

檔 號：

保存年限：

## 台灣發明商品促進協會 函

機關地址：台北市松山區八德路二段400號  
7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立臺南護理專科學校

發文日期：中華民國115年2月28日

發文字號：台發協字第1150022801號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(ATTCH1 文稿1\_0022801A00\_ATTCH1.docx、ATTCH2 文稿1\_0022801A00\_ATTCH2.pdf)

主旨：本協會辦理「2026上海國際發明創新展覽會」，敬請惠予公告 並轉知 貴校師生踴躍參加

說明：

- 一、「2026上海國際發明創新展覽會」匯聚全球頂尖創新發明，參展作品超過1000件，是發明家促進國際交流與商業合作的最佳平台。
- 二、展覽日期：114年6月11日至6月13日。
- 三、參展地點：上海世博展覽館。
- 四、聯絡方式：wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐。

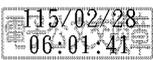
正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大

國立臺南護理專科學校



1150001441 115/02/28

學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、大同技術學院、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、東方學校財團法人東方設計大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、大漢學校財團法人大漢技術學院

副本： 

施養晨 會長

裝

訂

線



# 2026 上海國際發明創新展覽會 報名表

<p>連絡單位</p>	<p>中文名稱： 聯絡人： 職 稱： 連絡電話： 電子信箱：</p>
<p>參賽作品</p>	<p>中文名稱： 英文名稱：</p>
<p>參賽人 (至多5位)</p>	<p>參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(未填者視同放棄縣市政府接見的機會)</p>
	<p>參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：</p>
	<p>參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：</p>
	<p>參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：</p>

# 2026 上海國際發明創新展覽會

## 報名表

專利申請	<input type="checkbox"/> 已核准號碼_____
作品屬性	<input type="checkbox"/> 申請中案號_____
作品簡介	<input type="checkbox"/> 尚未申請
作品相片	<input type="checkbox"/> 商品化 <input type="checkbox"/> 原型 <input type="checkbox"/> 模型
作品類別 (限勾選一項)	中文摘要：(不限字數)  英文摘要：           <input type="checkbox"/> 農業 <input type="checkbox"/> 自動化與製造業 <input type="checkbox"/> 汽車、航天、航空與運輸 <input type="checkbox"/> 美容、健身與運動 <input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 建築與結構 <input type="checkbox"/> 兒童照護與特殊照護 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 環境與能源 <input type="checkbox"/> 設備,電子產品與機械 <input type="checkbox"/> 家用品與辦公用品 <input type="checkbox"/> 通訊技術與視聽設備 <input type="checkbox"/> 工業設計 <input type="checkbox"/> 時尚設計 <input type="checkbox"/> 多媒體設計 <input type="checkbox"/> 印刷包裝設計

# 2026 上海國際發明創新展覽會

## 報名表



參展目的	<input type="checkbox"/> 廣告曝光 <input type="checkbox"/> 現場販售 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 代理合作 <input type="checkbox"/> 批發合作 <input type="checkbox"/> 製造合作 <input type="checkbox"/> 個人履歷
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔</li> <li>2. 海報尺寸：90cmx150cm</li> <li>3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw</li> <li>4. 連絡電話：02-8772-3898</li> <li>5. 報名日期：2026 年 5 月 8 日截止</li> <li>6. 繳費日期：2026 年 5 月 15 日截止，逾期取消參賽資格</li> </ol>
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215
TIPPA Line	<p>加入 TIPPA 官方 Line 帳號，隨時掌握最新資訊</p> <p>為確保您即時收到展覽公告與相關訊息，誠邀您掃描以下 QR 碼加入 TIPPA 官方 Line 帳號。我們將提供即時的參展指南，助您順利參與本次盛會。</p> 



## 2026 第 10 屆上海國際發明創新展覽會

我們誠摯地邀請您參與由上海發明協會主辦的「2026 上海國際發明創新展覽會」，這場匯聚全球頂尖創新發明的盛會將於 6 月 11 日至 6 月 13 日，在上海世博展覽館舉辦，為期三天的展覽、競賽及頒獎儀式，這是一個提供企業創新的全球展示的絕佳平台。

### WHY 上海國際發明創新展覽會

**拓展全球市場：**與來自亞洲及歐美的企業領袖共同參與，拓展業務至全球市場，掌握跨國合作商機。這是您尋找新客戶、開拓國際市場的絕佳機會，能夠建立長期穩定的全球業務夥伴關係。

**技術交流與專業評估：**與來自全球的同業進行技術交流，獲得專業評估，為您的創新提供更多可能性。這不僅是分享經驗的機會，還可以深入瞭解最新科技趨勢，推動您的研發和創新。

**產品展示與品牌提升：**在活動中展示企業、研究機構與學術單位的最新發明創新，提升品牌知名度，吸引更多目光。這是提升企業形象、展示創新實力的難得機會，將使您的品牌在眾多企業中脫穎而出。

**商業合作機會：**在展覽期間，與業界領袖、投資者及潛在合作夥伴面對面交流，開啟新的商業合作機會，促進企業成長。這是建立合作夥伴關係、獲得資金支持的理想場所，有助於推動您的產品和技術實現商業化。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會，誠摯地邀請您參與這個獨特的全球發明盛事。讓您的企業蓬勃發展，成為全球創新的引領者。期待與您在上海見證這場科技與創新的盛會！



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗

敬邀



台灣發明商品促進協會

會長 施養農



## 2026 第 10 屆上海國際發明創新展覽會

主辦單位：上海發明協會

展覽日期：2026年6月11日~6月13日

展覽地點：上海世博展覽館

參展費用：18,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅及評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

早鳥加碼：2026年3月31日前報名，即可獲贈一則電子新聞曝光。TIPPA特派員將根據參賽作品的屬性，精選最具有影響力的媒體平台進行曝光。

### 【 WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體 】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、  
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 ( TIPPA )

報名日期：2026年5月8日截止

繳費日期：2026年5月15日截止，逾期取消參賽資格

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215

加入 TIPPA 官方 Line 帳號，隨時掌握最新資訊

為確保您即時收到展覽公告與相關訊息，誠邀您掃描以下 QR 碼加入 TIPPA 官方 Line 帳號。我們將提供即時的參展指南，助您順利參與本次盛會。

